

新闻稿

实时发布

创科职业博览「Talent Power Up」提供逾 3,000 空缺 以生成式 AI 提升人才竞争力

利用最新科技协助人才在瞬息万变的职场取得成功，带动创科生态圈发展

- 科技园公司将于 2024 年 3 月 8 日举办一年一度的创新科技职业博览，为各界人才提供即时职位配对，生成式 AI (Generative AI) 工作坊，及参观科技龙头公司等活动。
- 超过 80 间园区公司将设展创科职业博览「Talent Power Up」提供逾 3,000 空缺 以生成式 AI 提升人才竞争力，涵盖微电子、人工智能及数据、生物科技、绿色科技等重点产业，提供多元化职位，让参加者体验创科优势及前景。
- 活动旨在透过持续的人才培育计划和活动，扩大创科人才库，为香港创科生态圈注入新动力，推动本地发展成为国际创科中心。

(香港，2024 年 2 月 26 日) — 香港科技园公司 (科技园公司) 将于 2024 年 3 月 8 日举办一年一度的创新科技职业博览，以「Talent Power Up」为主题，一系列活动包括即时职位配对，生成式 AI (Generative AI) 工作坊，及参观科技龙头公司等，以吸引更多人才，不论是否来自科技专业，均可加入创科行列。今届职业博览除提供超过 3,000 个空缺，亦会装备求职者应对生成式 AI 带来的转变与挑战。

超过 80 间园区公司将设展位，涵盖微电子、人工智能及数据、生物科技、绿色科技等重点产业，为各科人才提供多元化职位，同场加设一对一面试及「Power Hub」区域，让求职者与创科人员及初创公司创办人交流，加速招聘过程。

职业博览获多家策略性伙伴及领先科企积极支持：LinkedIn 将举办工作坊，借助平台的大数据和演算法，拆解最受雇主欢迎履历的秘密；跨国 AI 龙头企业将伙拍科技园公司专家，解说生成式 AI 的基础知识、掌握各种工具和窍门，以及预测生成式 AI 在 2024 年对各行各业的影响。

另外，AI 软件龙头公司商汤科技、德勤数位转型服务、科技园公司与艾睿 (ARROW) 合办的微电子硬件实验室，均会开放予公众参观，让参加者体验创科优势及前景。

香港科技园公司人才及人力资源高级总监王秀丽表示：「生成式 AI 正为职场带来各方面的转变，工作模式由从前的人力密集，逐渐趋向科技化。一些重复性的工作交由 AI 处理，人类便可集中在需要创意和策略的范畴，将工作效率提升至最高。」

Page 2 of 3

她续说：「作为香港最大的创科生态圈，科技园公司鼓励大家拥抱创新，善用科技的强大力量。今年的职业博览将协助人才驾驭生成式 AI 相关技能，提高自身竞争力，以胜任不同的工作。」

人才培养是香港发展成为国际创科中心的最重要一环。科技园公司每年举行创科职业博览，透过不同主题吸引人才，扩大创科人才库，为香港创科生态圈注入新动力。

更多详情及报名，请浏览：<https://stp.hk/49t4J4X>



图一：创科职业博览「Talent Power Up」将提供逾 3,000 空缺，以及运用生成式 AI 提升人才竞争力。

###

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）于 2001 年成立，致力将香港发展成为国际创新科技中心。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，支持共超过 10 间独角兽企业，汇聚 13,000 多名研究人才，以及约 1,700 间来自 26 个国家和地区从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为科技企业及人才在创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。



Page 3 of 3

为配合香港未来发展及持续增长的创科需求，科技园公司积极连系深港两地，加强跨境交流，支持全球科技企业及人才「引进来、走出去」，开拓内地、进军海外市场。位于深圳福田的香港科学园深圳分园已于 2023 年 9 月开幕，园区总建筑面积为 31,000 平方米，两幢大楼设有干/湿实验室、共享工作位置、会议及展览场地等，务求提供更多科研及协作空间。科技园公司将重点吸引来自医疗科技、大数据及人工智能、机械人技术、新材料、微电子、金融科技和可持续发展七大领域的企业。

科技园公司透过提供基础设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

林月晶

电话：+852 2629 6769

电邮：terry.lam@hkstp.org

爱德曼国际公关公司

梁爽爽

电话：+852 2837 4775 / 9684 9460

电邮：Sonia.Leung@edelman.com/
Edelmanhkstppr@edelman.com